



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > SIP 插座



位数: 20

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

电路应用: Signal

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
-----------	-------

结构特性

位数	20
----	----

主体特性

套管电镀材料	锡铅
套管材料	黄铜

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	铍铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
-----------	------------------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

操作/应用

--



电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

TE 产品编号7-103168-8
60 MODII HDR DRST SHRD .100CL

TE 产品编号5-535512-6
120 MODII HORZ DR CE EESS .100

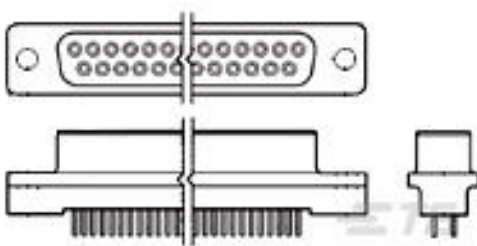
TE 产品编号1-1437660-6
8PCV-02-008=BLOCK

TE 产品编号6609027-5
3EK1=F7085 S0





TE 产品编号3-1437571-8
TPA11FGRA2=SWITCH P/B
MOMENTAR



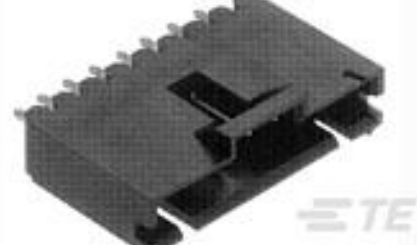
TE 产品编号207828-4
25 RCPT SP/AP STD



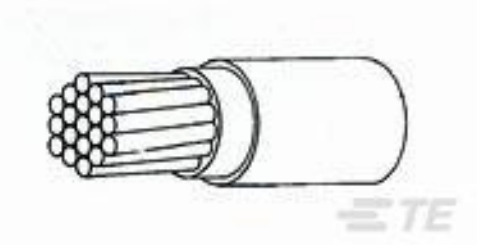
TE 产品编号1-87232-2
12 MODII HDR SRRA UNSHRD .100



TE 产品编号440591-000
5028A1317-9



TE 产品编号1-103908-4
15 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN



TE 产品编号282383-000
44A0311-20-1

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437535-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437535-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437535-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SIP Sockets

英文版本